

プリント基板設計,製作 お見積記入用紙(FAX用)

基本情報	品名		
	納期		
	用途		
設計お見積用	回路図 *必須		あり: 、なし: x
	部品表 *必須		
	ネットリスト		
	部品外形図		あり: 、なし: x
	個片単品総ピン数		本

数値、または で囲んで、ご指定ください。ご指定のない場合、記入不要です。

基板製作お見積用	*製作枚数		基板設計のみの場合は「0」
	*層数		片面: 1、2層(標準): 2、多層: 4、6、8、その他()
	*基板単体寸法	X: *Y: [mm]	
	*基板面付寸法	X: *Y: [mm]	
	*材質	FR-4(標準)、CEM-3、G-10、BTレジン、紙フェノール、ポリイミド	
	*基板厚さ[mm]	0.5t、0.8t、1.0t、1.2t、1.6t(標準)、2.0t、その他()	
	*種類	貫通スルーホール(標準)、パッドオンビア、IVH、ビルドアップ、片面基板	
	*表面処理	耐熱ブリフラックス(標準)、金フラッシュ、はんだレベラー	
	*レジスト印刷	両面/ミドリ(標準)、なし、その他()	
	*シルク印刷	両面/シロ、部品面/シロ(標準)、なし、その他()	
	*Vカット	なし、あり(標準)、ありの場合本数()	
	*ルータ	なし、あり(標準)	
	*銅箔厚	18 μm、35 μm(標準)、その他()	
	*最小パターン幅	0.15mm、0.20mm(標準)、その他()	
	*最小パターン間隔	0.15mm、0.20mm(標準)、その他()	
*最小穴径	0.20mm、0.30mm(標準)、その他()		
*最小ランド径	0.50mm、0.60mm(標準)、その他()		

*その他 ガーバーデータのご支給、UL規格対応、インピーダンス指定配線、部品配置指定、メタルマスク製作など、上記以外のご指示、ご要望につきましてはご連絡をお願いいたします。

御社名 *必須	
部署名、ご担当者名	
メールアドレス *必須	
御社電話番号	
御社住所	
その他(ご要望記入欄)	
